

過去のニュース 1998～2010 年度 (1998 年 4 月～2010 年 12 月)

掲載日	内容
2010 年	
2010 年 12 月 20 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC10-146 追加)
2010 年 12 月 17 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC10-A02 追加)
2010 年 11 月 15 日	展示会のお知らせ「SEMICON Japan 2010」
2010 年 9 月 21 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC10-S01,126,132 追加)
2010 年 9 月 6 日	製品保守情報 「弊社設備の安全使用についての御願い」
2010 年 8 月 30 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC10-046 追加)
2010 年 8 月 27 日	第 40 期 中間報告書 株主名簿管理人変更のお知らせ
2010 年 8 月 25 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC10-096 追加)
2010 年 8 月 19 日	展示会のお知らせ「SEMICON Taiwan 2010」
2010 年 8 月 18 日	株式交換に伴う株式の取扱いに関するご案内 臨時株主総会決議ご通知 当社とキヤノン株式会社との株式交換契約承認に関する臨時株主総会の承認に関するお知らせ
2010 年 7 月 30 日	臨時株主総会招集ご通知
2010 年 7 月 29 日	株式交換公告
2010 年 7 月 26 日	平成 22 年度第 2 四半期決算概要 平成 22 年 12 月期第 2 四半期決算短信 配当金推移 更新
2010 年 7 月 22 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC-10 追加)
2010 年 6 月 28 日	臨時株主総会招集のための基準日設定公告 キヤノン株式会社によるキヤノンマシナリー株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ 平成 22 年 12 月期第 2 四半期末配当予想の修正に関するお知らせ
2010 年 6 月 24 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC10-058 追加)
2010 年 6 月 11 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC10-A01,020 追加)
2010 年 5 月 19 日	製品情報更新 ダイボンダー 2010 年 4 月 30 日 業績推移データ (Excel) 更新
2010 年 4 月 28 日	2010 年 12 月期 第 1 四半期決算説明会 資料
2010 年 4 月 23 日	平成 22 年度第 1 四半期決算概要

	平成 22 年 12 月期第 1 四半期決算短信
	業績予想の修正に関するお知らせ
2010 年 3 月 31 日	支配株主等に関する事項について
2010 年 3 月 29 日	新事業・新分野の研究 「極低酸素分圧技術」 追加
2010 年 3 月 26 日	第 39 期定時株主総会決議ご通知
	第 39 期 報告書
	I R カレンダー 更新
2010 年 3 月 25 日	インベスターズガイド 2009
	株式の状況 更新
	配当金推移 更新
2010 年 3 月 24 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC10-003 追加)
2010 年 3 月 3 日	第 39 期定時株主総会招集ご通知
2010 年 3 月 2 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC10-002 追加, SC09-005 改訂)
2010 年 2 月 12 日	2009 年 12 月期 決算説明会 Web 版 (音声配信)
2010 年 2 月 3 日	イベント情報 : CM コピー公募
2010 年 1 月 29 日	業績推移データ (Excel) 更新
2010 年 1 月 28 日	2009 年 12 月期 決算説明会 資料
2010 年 1 月 27 日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC10-001 追加, SC06-001 改訂)
2010 年 1 月 25 日	平成 21 年 12 月期 決算短信
	役員人事に関するお知らせ
2010 年 1 月 16 日	I R カレンダー 更新
2010 年 1 月 6 日	展示会のお知らせ 「第 11 回半導体パッケージング技術展」

2009年	
2009年12月28日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC09-009 追加)
2009年12月24日	期末配当予想の修正に関するお知らせ
2009年12月21日	I Rカレンダー 更新
2009年12月7日	上海駐在所移転のお知らせ
2009年12月4日	2011年4月入社者採用情報 (対象: 大学卒以上)
2009年11月25日	製品保守情報 生産中止品案内 (SC09-008 追加, SC06-002 改訂)
2009年11月10日	2009年12月期 第3四半期決算説明会 Web版 (音声配信)
2009年11月2日	業績推移データ (Excel) 更新
2009年10月29日	2009年12月期 第3四半期決算説明会 資料
2009年10月27日	合併公告
2009年10月26日	平成21年度 第3四半期決算概要
	平成21年12月期 第3四半期決算短信
	通期業績予想の修正に関するお知らせ
	連結子会社の吸収合併に関するお知らせ
2009年10月16日	展示会のお知らせ 「セミコン・ジャパン 2009」
2009年10月1日	台湾駐在所移転のお知らせ
2009年9月30日	I Rカレンダー 更新
2009年9月28日	製品保守情報 生産中止品案内追加 (SC09-007)
2009年8月28日	第39期 中間報告書
2009年8月26日	製品保守情報 生産中止品案内追加 (SC09-005, 006)
2009年8月7日	2009年12月期 第2四半期決算説明会 音声
2009年8月5日	業績推移データ (Excel) 更新
2009年7月30日	2009年12月期 第2四半期決算説明会 資料
2009年7月27日	製品保守情報 生産中止品案内追加 (SC09-004)
2009年7月24日	平成21年度 第2四半期決算概要
	平成21年12月期 第2四半期決算短信
	平成21年12月期 第2四半期末配当予想の修正に関するお知らせ
2009年6月23日	I Rカレンダー 更新
2009年5月28日	2009年12月期 第1四半期決算説明会 音声
2009年5月22日	製品保守情報 生産中止品案内追加 (SC09-001~003)
2009年5月15日	製品保守情報 「アルミ電解コンデンサー使用機器のオーバーホール提案について」
2009年5月7日	業績推移データ (Excel) 更新
2009年4月30日	2009年12月期 第1四半期決算説明会 資料

2009年 4月 23日	通期業績予想の修正に関するお知らせ
	平成 21 年度 第 1 四半期決算概要
	平成 21 年 12 月期 第 1 四半期決算短信
2009年 3月 27日	I Rカレンダー 更新 2009年 3月 26日 第 38 期定時株主総会決議ご通知
2009年 3月 26日	第 38 期 報告書
	インベスターズガイド 2008
	株式の状況 更新
	配当金推移 更新
2009年 3月 10日	製品情報追加 CAP-300X, CAP-3500, CPS-6800N
2009年 3月 2日	第 38 期定時株主総会招集ご通知
2009年 2月 17日	2008 年 12 月期 決算説明会 動画
2009年 2月 6日	会社概要 更新
2009年 2月 4日	業績推移データ (Excel) 更新
	製品保守情報 更新 「SC07-001」
2009年 1月 30日	2008 年 12 月期 決算説明会 資料
2009年 1月 27日	平成 20 年 12 月期 決算短信
	役員人事に関するお知らせ
	定款一部変更に関するお知らせ
2009年 1月 16日	展示会のお知らせ 「第 10 回 半導体パッケージング技術展」
2009年 1月 13日	I Rカレンダー 更新

2008年	
2008年11月13日	2008年12月期 第3四半期決算説明会 動画
2008年11月5日	展示会のお知らせ 「セミコン・ジャパン 2008」
2008年10月28日	業績推移データ (Excel) 更新
	2008年12月期 第3四半期決算説明会 資料
2008年10月22日	平成20年度 第3四半期決算概要
	平成20年12月期 第3四半期 財務・業績の概況
2008年10月8日	採用情報更新
2008年10月1日	株券電子化に伴う特別口座開設等に関する公告
	IRカレンダー 更新
	製品保守情報 生産中止品案内追加 (SC08-006)
2008年9月5日	株式の状況 更新 2008年8月5日 英語版、中国語版リニューアル
	配当金推移 更新
2008年8月26日	第38期 中間報告書
	製品保守情報 生産中止品案内追加 (SC08-005)
2008年8月11日	2008年12月期 中間決算説明会 動画
2008年8月8日	製品情報更新 ダイボンダー、ダイソーター、ハンドラー
2008年8月5日	英語版、中国語版リニューアル
2008年7月30日	採用情報更新
	業績推移データ (Excel) 更新
	製品保守情報 生産中止品案内追加 (SC08-003, SC08-004)
2008年7月28日	2008年12月期 中間決算説明会 資料
2008年7月23日	平成20年度 中間決算概要
	平成20年12月期 中間決算短信
2008年7月10日	守山事業所開設のお知らせ
2008年7月8日	IRカレンダー 更新
	製品保守情報
2008年7月1日	製品安全自主行動計画
2008年5月27日	個人情報保護方針
	製品保守情報 -> 真空ポンプの取扱注意とお願い
2008年5月13日	2008年12月期 第1四半期決算説明会 動画
2008年5月7日	業績推移データ (Excel) 更新
2008年4月25日	2008年12月期 第1四半期決算説明会 資料
2008年4月23日	業績予想の修正に関するお知らせ

	平成 20 年度 第 1 四半期決算概要
	平成 20 年 12 月期 第 1 四半期 財務・業績の概況（連結）
2008 年 3 月 26 日	第 37 期定時株主総会決議ご通知
	I R カレンダー 更新
2008 年 3 月 25 日	第 37 期報告書 [PDF 形式]
	インベスターズガイド 2007
	株式の状況 更新
	配当金推移 更新
2008 年 3 月 5 日	平成 19 年 12 月期 決算説明会 動画配信
2008 年 3 月 4 日	第 37 期定時株主総会招集ご通知
2008 年 2 月 22 日	平成 19 年 12 月期 決算説明会 資料
2008 年 2 月 4 日	業績推移データ (Excel) 更新
2008 年 1 月 30 日	「平成 19 年 12 月期決算短信」の一部訂正について
2008 年 1 月 24 日	平成 19 年度決算概要
	平成 19 年 12 月期決算短信（訂正）
	役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ
2008 年 1 月 8 日	I R カレンダー更新

2007年	
2007年12月25日	守山事業所隣地購入に関するお知らせ
2007年12月21日	採用情報更新
2007年11月12日	展示会出展のお知らせ（セミコン・ジャパン，半導体パッケージング技術展）
2007年11月7日	平成19年度 第3四半期決算説明会 動画配信
2007年10月30日	平成19年度 第3四半期決算説明会 資料
2007年10月26日	業績推移データ（Excel）更新
2007年10月25日	製品安全に関する基本方針
2007年10月22日	平成19年度 第3四半期決算概要
	平成19年度12月期 第3四半期 財務・業績の概況
	期末配当予想の修正に関するお知らせ
2007年10月1日	当社子会社 佳能機械（大連）移転のお知らせ
2007年9月13日	IRカレンダー更新
2007年8月29日	第37期中間報告書
2007年8月6日	平成19年度 中間決算説明会 [動画]
2007年7月31日	製品保守情報更新
2007年7月30日	業績推移データ（Excel）更新
2007年7月25日	平成19年度 中間決算概要
	平成19年12月期 中間決算短信
2007年7月4日	フェムト秒レーザー表面改質装置[Surfbeat R] デモ動画配信
2007年6月25日	IR カレンダー更新
2007年6月1日	2007年12月期 第1四半期決算説明会動画配信
2007年5月9日	製品保守情報更新
2007年4月28日	業績推移データ（Excel）更新
2007年4月23日	2007年12月期 第1四半期決算説明会 資料
2007年4月20日	平成19年度 第1四半期決算概要
	平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）
2007年4月6日	環境報告書 2007
2007年4月2日	製品保守情報更新
2007年3月28日	第36期定時株主総会決議ご通知
	第36期報告書
	INVESTORS' GUIDE 2006（12月期）
2007年3月23日	IR カレンダー更新
2007年3月8日	第36期定時株主総会招集ご通知

2007年 2月 24日	キャリア採用情報更新
2007年 2月 21日	2006年 12月期 決算説明会動画配信
2007年 2月 15日	新工場建設用地取得並びに工場建設に関するお知らせ
2007年 1月 29日	業績推移データ (Excel) 更新
2007年 1月 24日	平成 18年度決算概要
	平成 18年 12月期決算短信 (連結)
	平成 18年 12月期個別財務諸表の概要
	定款一部変更に関するお知らせ

2006年	
2006年12月28日	IR カレンダー更新
	2006年12月期 中間決算説明会 動画配信
2006年12月4日	採用情報更新 (2008年新規採用の受付開始)
2006年12月1日	新商品開発のお知らせ 「EOLIS-01」
	新商品開発のお知らせ 「Surfbeat R」
2006年11月22日	展示会のお知らせ セミコン・ジャパン 2006
	製品保守情報更新
2006年11月20日	「経営方針」更新
2006年11月14日	「企業倫理への取組」更新
2006年10月30日	業績推移データ (Excel) 更新
2006年10月25日	平成18年12月期中間決算短信 (連結)
2006年9月22日	IR カレンダー更新
2006年8月11日	2006年12月期 第1四半期決算説明会 動画配信
2006年8月8日	製品保守情報更新
2006年8月1日	採用情報更新
2006年7月28日	業績推移データ (Excel) 更新
2006年7月24日	平成18年12月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結)
	平成18年12月期 中間業績予想の修正に関するお知らせ
2006年7月18日	フェムト秒レーザー表面改質装置 「Surfbeat R」
2006年6月23日	第35期定時株主総会決議ご通知
	第35期事業報告書
	INVESTORS' GUIDE 2006
2006年6月22日	IR カレンダー更新
2006年6月2日	「株式会社キヤノン」を名乗る者からの融資勧誘にご注意ください
2006年6月1日	第35期定時株主総会招集のご通知
2006年5月25日	2006年3月期 決算説明会資料
2006年4月29日	製品保守情報
2006年4月28日	業績推移データ (Excel) 更新
2006年4月25日	平成18年3月期 決算短信
	役員人事に関するお知らせ
2006年3月10日	IR カレンダー更新
2006年2月24日	2007年 新規学卒者採用情報
2006年2月23日	決算期の変更に関するお知らせ
2006年2月1日	業績推移データ (Excel) 更新

2006年 1月 30日 環境報告書 2005

2006年 1月 26日 平成 18年 3月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

2006年 1月 6日 I Rカレンダー更新

2005 年	
2005 年 12 月 17 日	社名変更のご挨拶
2005 年 12 月 16 日	臨時株主総会決議ご通知 セミコン・ジャパン 2005 出展報告
2005 年 12 月 01 日	臨時株主総会招集ご通知 第 35 期中間事業報告書
2005 年 11 月 28 日	展示会のお知らせ セミコン・ジャパン 2005
2005 年 11 月 18 日	2006 年 3 月期中間決算説明会 動画配信
2005 年 11 月 04 日	業績推移データ (Excel) 更新
2005 年 11 月 01 日	ストックオプションの発行内容等に関するお知らせ (価格決定)
2005 年 10 月 25 日	平成 18 年 3 月期中間決算短信 ストックオプションの発行内容等に関するお知らせ 役員人事に関するお知らせ 商号の変更に関するお知らせ 子会社の商号の変更に関するお知らせ
2005 年 10 月 17 日	平成 18 年 3 月期中間業績予想の修正に関するお知らせ
2005 年 10 月 13 日	親会社および主要株主である筆頭株主ならびに主要株主の異動に関するお知らせ
2005 年 10 月 5 日	I R カレンダー更新
2005 年 9 月 27 日	臨時株主総会 招集のための基準日設定のお知らせ
2005 年 9 月 26 日	セミコン台湾 2005 出展報告とご来場のお礼
2005 年 9 月 1 日	2006 年 4 月入社者新卒採用終了とメカ系設計技術者の中途採用追加のお知らせ
2005 年 8 月 25 日	公開買付けの賛同に関するお知らせ
2005 年 8 月 24 日	「株式の状況」更新
2005 年 8 月 12 日	業績推移更新
2005 年 8 月 5 日	展示会のお知らせ セミコン台湾 2005
2005 年 7 月 26 日	平成 18 年 3 月期 第 1 四半期 決算発表 (連結) INVESTORS' GUIDE 2005 業績推移データ(Excel)更新
2005 年 6 月 24 日	第 34 期定時株主総会決議ご通知 第 34 期決算公告 第 34 期事業報告書
2005 年 6 月 7 日	経営方針更新
2005 年 6 月 3 日	第 34 期定時株主総会招集のご通知

2005年 5月 11日	2005年 3月期決算説明会 プレゼンテーション
2005年 4月 26日	業績推移データ更新
	平成 17年 3月期決算短信 (連・単)
	ストックオプション発行内容に関するお知らせ
	役員人事に関するお知らせ
2005年 4月 22日	展示会のお知らせ セミコン・シンガポール 2005
2005年 4月 1日	個人情報保護について
2005年 3月 24日	平成 17年 3月期 業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ
2005年 3月 10日	2006年 4月入社者採用について
2005年 1月 27日	スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害に対する支援について
2005年 1月 26日	平成 17年 3月期 第 3 四半期 財務・業績の概況 (連結)
	業績推移データ更新
2005年 1月 6日	第 6 回半導体パッケージング技術展 出展のご案内
	2005年 年頭のスタートにあたって (代表取締役社長：高崎 勲)

2004 年	
2004 年 12 月 20 日	ユニセフ外国コイン募金について
2004 年 12 月 17 日	第 34 期中間事業報告書
2004 年 12 月 1 日	新潟県中越地震被害に対する支援について
2004 年 11 月 24 日	新製品 (BESTEM-D02) 開発のお知らせ
2004 年 11 月 15 日	ストックオプションに関するお知らせ
2004 年 11 月 08 日	2005 年 3 月期中間決算説明会資料および動画
2004 年 11 月 04 日	業績推移データ更新
2004 年 10 月 26 日	平成 17 年 3 月期 中間決算短信 ストックオプションに関するお知らせ
2004 年 10 月 18 日	「台湾駐在所」事務所移転のお知らせ 中間業績予想の修正に関するお知らせ
2004 年 9 月 27 日	1 単元の株式の数の変更に関するお知らせ
2004 年 9 月 16 日	環境報告書 2004
2004 年 9 月 2 日	採用情報更新
2004 年 7 月 27 日	平成 17 年 3 月期 第 1 四半期 財務・業績概況 (連結)
2004 年 7 月 26 日	業績推移データ更新
2004 年 7 月 16 日	経営方針更新
2004 年 7 月 13 日	INVESTORS' GUIDE 2004
2004 年 6 月 29 日	第 33 期事業報告書
2004 年 6 月 28 日	第 33 期決算公告
2004 年 6 月 25 日	第 33 期定時株主総会決議ご通知
2004 年 6 月 9 日	第 33 期定時株主総会招集ご通知
2004 年 5 月 11 日	2004 年 3 月期決算説明会資料および動画
2004 年 5 月 7 日	業績推移データ更新
2004 年 4 月 26 日	平成 16 年 3 月期決算短信 役員人事に関するお知らせ ストックオプション (新株予約権) の発行内容等に関するお知らせ
2004 年 4 月 12 日	2004 年度のスタートにあたって
2004 年 3 月 29 日	新製品「卓上型単結晶育成装置」販売開始のお知らせ
2004 年 3 月 16 日	組織変更および人事異動に関するお知らせ
2004 年 2 月 18 日	「卓上型単結晶育成装置」を開発
2004 年 2 月 16 日	投資家情報更新
2004 年 1 月 29 日	平成 16 年 3 月期 第 3 四半期 財務・業績の概況 (連結) 業績推移データ (Excel) 掲載

2004年 1月 22日	第33期中間事業報告書
2004年 1月 21日	フェムト秒レーザーによる微細周期構造・・・更新（新事業推進センター）
2004年 1月 5日	2004年 年頭のスタートにあたって

2003年	
2003年12月24日	中国新会社事務所開設
2003年12月22日	採用情報更新（中国およびマレーシア勤務）
2003年11月5日	ストックオプション（新株予約権）の発行内容等に関するお知らせ
2003年10月23日	平成16年3月期 中間決算短信
	ストックオプションに関するお知らせ
	子会社設立に関するお知らせ
2003年10月20日	フェムト秒レーザーを用いた加工サービスを開始（新事業推進センター）
2003年10月8日	業績予想（単独）の修正に関するお知らせ
2003年10月3日	2003年度下期事業方針について
2003年9月4日	製品紹介更新
	新事業推進センターの研究報告掲載開始
2003年8月20日	セミコン台湾 2003 [9/15（月）～17（水）] 装置出展のご案内
2003年7月18日	業績予想の修正に関するお知らせ
	平成16年3月期 第1四半期 財務・業績の概況（連結）
2003年7月10日	高速度・高精度エポキシダイボンダー（BESTEM-D01）の発売について
2003年6月30日	第32期事業報告書
2003年6月25日	第32期決算公告
2003年6月24日	第32期定時株式総会決議ご通知の件
2003年6月3日	第32期定時株式総会招集ご通知
2003年5月28日	役員人事に関するお知らせ
2003年5月6日	マレーシア駐在所開業のお知らせ
2003年4月24日	平成15年3月期 連結および単独決算短信
	ストックオプションに関するお知らせ
	自己株式取得に関するお知らせ
2003年4月3日	2003年度上期事業方針について
2003年3月4日	海外販売体制の再編について
2003年1月7日	2003年 年頭にあたり

2002年	
2002年12月25日	東京営業所閉鎖のお知らせ
2002年12月18日	第32期 中間事業報告書
2002年12月17日	特別転進支援施策の結果に関するお知らせ
2002年12月11日	超薄型25 μ m厚ダイの高速ダメージレスピックアップを実用化
2002年11月27日	展示会のご案内更新
2002年11月22日	ポンプ形状計測システムの開発について
2002年11月19日	イントレイ型全自動検査装置の販売開始について
2002年11月5日	ストックオプションの発行内容に関するお知らせ
2002年10月31日	企業理念、企業方針更新
2002年10月28日	中間決算短信（連結・個別）
	ストックオプションに関するお知らせ
2002年8月13日	展示会のご案内
2002年7月1日	第31期事業報告書
2002年6月25日	第31期決算公告
2002年4月26日	平成14年3月期決算短信
	ストックオプションに関するお知らせ
2002年4月24日	中国語ページ公開
2002年4月22日	採用情報更新
2002年4月1日	一時帰休終了に関するお知らせ
2002年3月12日	製品情報更新
2002年3月4日	通期業績予想の修正に関するお知らせ
2002年1月23日	上海駐在所、マシナリービジネスサポート開業
2002年1月7日	2002年 社長年頭訓示
	東京事業所閉鎖のご挨拶

2001年	
2001年11月5日	セミコン・ジャパン 2001のご案内
2001年10月29日	平成14年3月期中間決算短信(連結)
	平成14年3月期中間決算短信(単独)
	2001年10月29日 平成14年3月期配当額修正のお知らせ
	事業目標達成に向けた構造改革の実行について
2001年10月1日	「特別インタビュー」: 2001年9月19日付 半導体産業新聞掲載 記事より抜粋
	「ダイボンダー2001年の動向」: 2001年9月19日付 半導体産業 新聞掲載記事より抜粋
2001年9月4日	自己株式の市場買付に関するお知らせ
2001年8月24日	事業構造改革に関するお知らせ
2001年8月24日	中間期業績予想修正に関するお知らせ
2001年7月19日	インベスターズ ガイド 2001
2001年7月11日	第30期事業報告書
2000年6月22日	新製品紹介
2001年6月4日	セミコン台湾出展のご案内、およびセミコンシンガポール出展報告
2001年5月28日	ストックオプションの変更に関するお知らせ
	役員人事に関するお知らせ
2001年4月27日	平成13年3月期決算短信
	平成13年3月期連結決算短信
	1単位の株式数の変更に関するお知らせ
	ストックオプション実施のための自己株式取得に関するお知らせ
2001年4月9日	2001年度社長方針
2001年3月29日	組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2001年2月23日	平成13年3月期配当について
2001年2月13日	業績予想修正に関するお知らせ
	採用情報更新
2001年1月31日	第5工場完成のお知らせ
2001年1月26日	子会社設立のお知らせ

2000年	
2000年12月22日	INVESTOR'S GUIDE 2000
2000年11月22日	2000年度中間連結決算短信
2000年10月27日	セミコン・ジャパン 2000、半導体パッケージ技術展出展のご案内
2000年10月25日	新製品「ディスクリット対応超高速ダイボンダー（CPS-500NX）」開発と、2000年12月受注開始のお知らせ
	2000年度中間決算短信（単独）
2000年10月6日	2000年10月6日、大阪証券取引所市場第二部に上場いたしました（証券コード：6344）
2000年9月6日	2000年9月5日、大阪証券取引所市場第二部への上場を承認されました
2000年7月28日	中途採用情報を掲載いたしました
2000年7月1日	社名変更:ニチデン機械株式会社から「NECマシナリー株式会社」に
2000年4月11日	セミコン・シンガポール 2000 出展のご案内
2000年2月24日	新製品のご案内 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高速エポキシダイボンダー（CPS-1800/1800S） ・ FC・CSP高精度ダイボンダー（CPM-8100） ・ フレキシブル・レーザーグラフ（FLAG-300） ・ 高速ソフトソルダーダイボンダー（CPS-4000） ・ チップLEDダイボンダー（CPS-610） ・ エポキシダイボンダー（CPS-110）
2000年2月18日	単結晶製造装置の内容を一新致しました
	2000年度採用情報を掲載致しました
	ISO14001 認証取得を掲載開始致しました（1999年12月27日認証取得）

1999年

1999年12月15日	社長挨拶を一新致しました
1999年10月29日	セミコン・ジャパン 99、インターネプコン・ジャパン 2000 出展 のご案内
1999年6月29日	新製品のご案内（CPS-600, ターミナルインサーター）
1999年6月29日	セミコン・シンガポール 99 出展のご案内
1999年4月21日	当社の西暦2000年対応についてのご紹介
1999年2月12日	1999年度採用情報を掲載いたしました

1998年

1998年12月14日 インターネプコン 99 出展のご案内

1998年11月13日 セミコン・ジャパン 98 出展のご案内

1998年10月29日 当ホームページ公開開始